



**Vários tipos de produção são suportados por meio da montagem de alta velocidade e altamente eficiente de componentes de forma ímpar.**

## **NPM-TT2**

A colocação de alta velocidade e altamente eficiente de componentes de forma ímpar é obtida organizando os alimentadores de bandeja na frente/atrás, contribuindo assim para a melhoria total da produtividade

### **Key Features**

---

Conectividade direta com NPM-D3 / W2

---

Cabeçotes de colocação (cabeçote leve de 8 bicos, cabeçote de 3 bicos V2)

---

Especificações da unidade de alimentação selecionável e configurável

---

Adoção de câmera de reconhecimento multimodo

---

Suporte de montagem alternativo e independente

NPM-TT2

<https://latam.connect.panasonic.com/pa/pt/npm-tt2>

<b>PCB dimensions (mm)</b>	PC size Single-lane mode:L 50 mm × W50 mm ~ L 510 mm × W 590 mm Dual-lane mode:L 50 mm × W50 mm ~ L 510 mm × W 300 mm M size Single-lane mode:L 50 mm × W50 mm ~ L 510 mm × W 510 mm Dual-lane mode:L 50 mm × W50 mm ~ L 510 mm × W 260 mm
<b>Placement Head</b>	8 / 3
<b>Placement Head max Speed</b>	18 000 cph (0.20 s / chip)
<b>Placement Head Placement Accuracy (Cpk<sub>≥1</sub>)</b>	±40μm / chip
<b>Component dimensions</b>	0402chip ~ L 120 × W90 × T 30 or L 150 × W 25 × T 30
<b>PCB Transfer Lane</b>	Single/Dual
<b>Component Supply</b>	Taping/Stick/Tray
<b>Maximum number of components supply (Tape Width: 4 mm, 8 mm calculation)</b>	120
<b>Number of heads</b>	2
<b>Footnote Description</b>	*The above specifications are standard specifications. Please contact us for details, as the product may differ depending on usage conditions, etc.